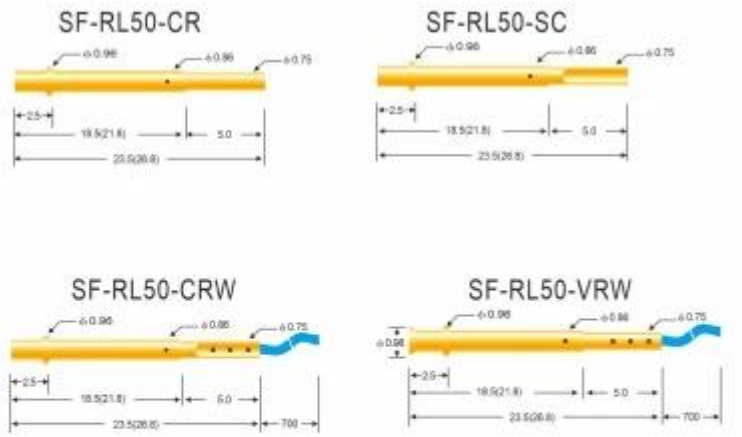
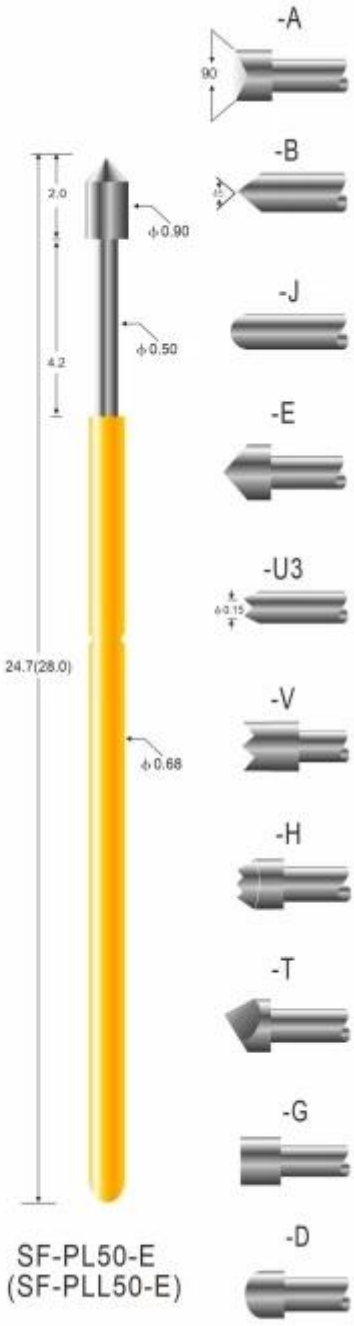
Über uns

SFENG wurde 1984 gegründet und hat seinen HauPtsitz in Ningbo. Es ist ein professionelles Unternehmen, das Foderschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb integriert. (**50mil PCB-Teststift zum Verkauf in China**) Zu den Produkten gehören In-Circuit-Federprüfspitzen, Halbleiter-Federprüfspitzen, Batterielade-Pogo-Pins und das entsprechende Zubehör. Produkte werden häufig in den Bereichen Technologie, Automobile, Energie, Telekommunikation, Medizin und anderen peripheren elektronischen Produkten eingesetzt.

Produktspezifikation:





技术规格
PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.27mm(.0500 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	V：0.90mm(.0354 ") W：0.95mm(.0374 ")
Full travel 行程	4.20(.1654 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4，Ni or Au plated BeCu，Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze，Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications
Materials and finishes：Phosphor bronze,Gold plated

Produktparameter:

Modell-Nr	SF-PL50
Empfohlene Mindestmitte	1,27 mm (0,0500 Zoll)
Größe des Montagelochs	V: 0,90 mm□.0354"□ Breite: 0,95 mm□.0374"□
Volle Reise	4,20 (0,1654 Zoll)
Federkraft	120g
Materialien und Oberflächen	Kolben: Cu, rh-plattiert; SK4, rh-plattiert Schaft: Phosphorbronze, vergoldet Feder: Edelstahl
Aktuelle Ration	3A
Kontakt Widerstand	50mΩ
Mindestbestellmenge	100 Stück
Vorlaufzeit	7 Werktage nach Zahlungseingang

Unser Service

1. Wir können Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden beantworten.
2. Kundenspezifisches Design ist verfügbar und OEM sind willkommen.
3. Wir können die Prüfstifte schnell und präzise an unsere Kunden auf der ganzen Welt liefern.
4. Wir können unseren Kunden den niedrigsten Preis mit qualitativ hochwertigen Produkten bieten

Hauptprodukte

1.Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT-, FCT-Tests usw.;
2.Pogo-Pin (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten für Lade-, Ortungs-, Batterie-, Halbleiter- und Verbindungsanwendungen;
3.Doppelendige Sonde für BGA- und Halbleitertests;
4. Universalstift ohne Feder, Beschichtungsstift, LM-Stift mit QZ- und VZ-Serie;
5.Hochstromsonde, Schaltsonde, Kapazitätsnadel;
6.Terminal & Buchse/Buchse;
7. Andere verwandte elektronische Komponenten, 30# OK-Draht, Vorrichtungsschlösser, POM, Eisenscharnier usw

Wenn Sie maßgeschneiderte Artikel benötigen, senden Sie uns bitte eine Anfrage für weitere Lösungen!

Paket:

Produktionsfluss

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

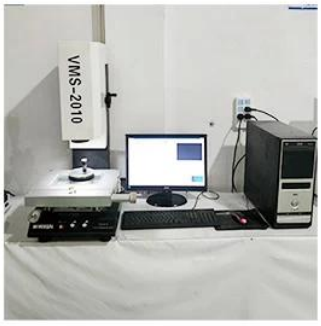
4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Qualitätskontrolle

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

FAQ:

F1.Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

F2. Wie sieht es mit der Qualität der Produkte aus?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte einzeln mithilfe von Alterungslinien, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte sicherzustellen.

F3.Wie wäre es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

F4.Wie gebe ich eine Bestellung auf?

A4: Kontaktieren Sie den Online-Service oder senden Sie uns direkt eine E-Mail. Wir werden Ihnen in Kürze mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Danke schön.

F5.Darf ich Muster bei Ihnen kaufen?

A5: Ja! Gerne können Sie eine Musterbestellung aufgeben, um unsere hervorragende Qualität und unseren Service zu testen Feste Proben sind akzeptabel.

F6.Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?

A6: Ja, Sie können unsere Fabrik gerne zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt besuchen.

F7.Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitungen für unterschiedlicher OEM /ODM Aufträge . P Mietkontakt uns mit Online-Service or Senden Sie uns direkt eine E-Mail.

F8. Wie soll ich bezahlen Meine Bestellungen?

A8: Sie können per T/T bezahlen , L/C auf Sicht wäre für eine qualifizierte Bank verfügbar und für jede Bestellung ist ein MOQ erforderlich.

Logistik:

Musterbestellung per DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS usw

Bei Massenbestellungen kann die Lieferung wahlweise mit den Bedingungen „Exwork“, „FOB“, „CNF“, „CIF“ auf dem Luft- oder Seeweg erfolgen, je nach Spediteur des Käufers oder unseres

Zertifizierungen

2023 ISO Certificate

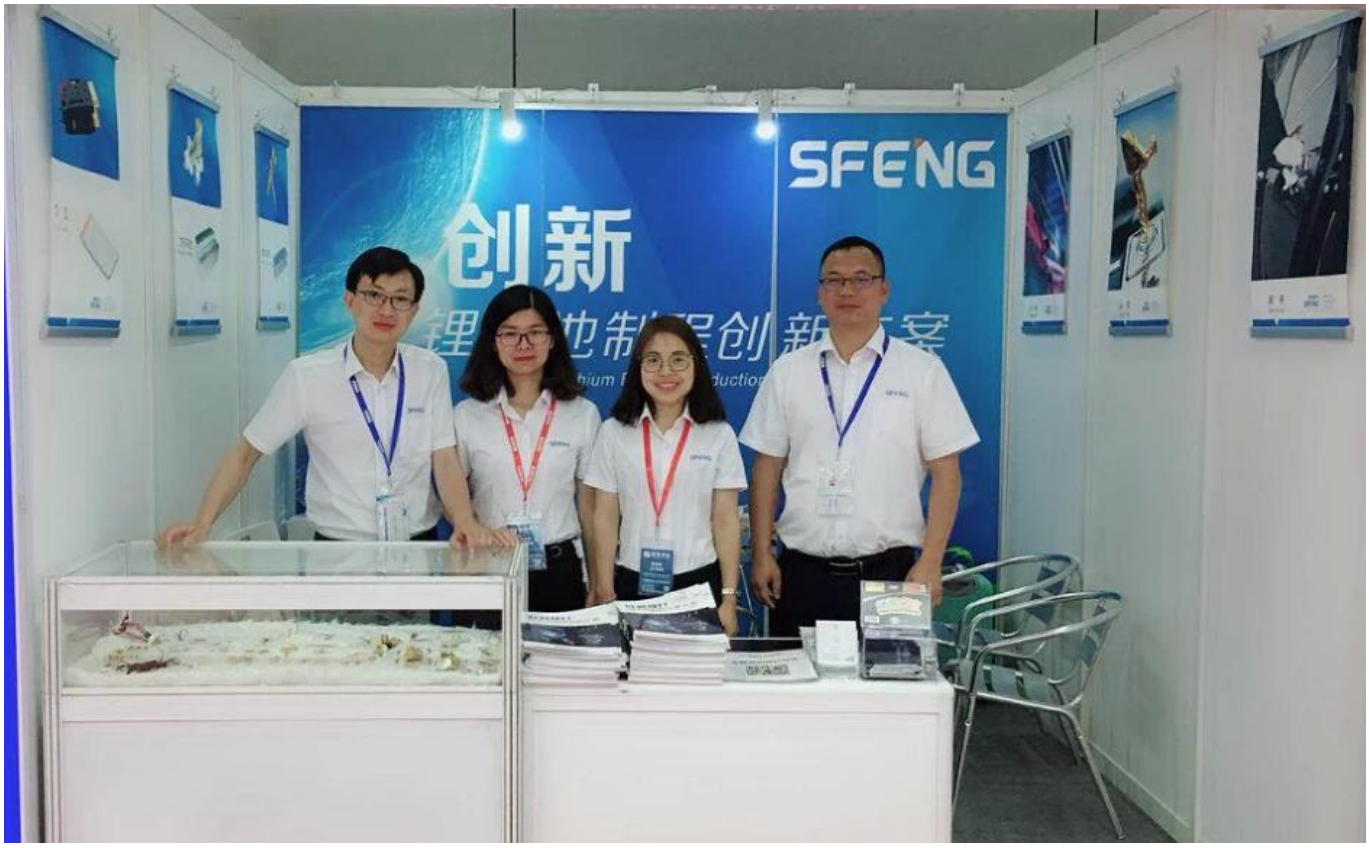
Patent for Coaxial Structure

Patent for Honeycomb current probe

Werksschau:

SFENG胜峰探针

Ausstellung & Messe


SFENG
创新

CIBF2021
苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd
No.3B013